附件 3

**半导体所科研用房装修改造工程施工合同审批表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | | 经办人及电话 |  |
| 合同名称 |  | | 合同金额 |  |
| 施工单位 |  | | 联系人及电话 |  |
| 合同开工时间 | 年 月 日 | 合同竣工时间 | 年 月 日 | |
| 发包方式 | □直接询价发包 □比价发包 □邀请招标发包 □政府采购程序 | | | |
| 合同审核意见：  项目负责人： 日 期： | | | | |
| 研究组审核意见：  课题组长： 日 期： | | | | |
| 基建园区处审批：  负 责 人： 日 期： | | | | |
| 主管所领导审批（60-120万元）：    主管所领导： 日 期： | | | | |
| 法人审批（120万元及以上）：  法人签字： 日 期： | | | | |

备注： 1. 执行研究所内部采购程序的，填写此表时应提供《半导体所科研用房装修改造工程发包采购评审报告》及相关中标单位投标相关资料（含投标预算、图纸及方案等）；2. 执行政府采购程序的，填写此表时应提供政采中心备案表等采购程序文件。